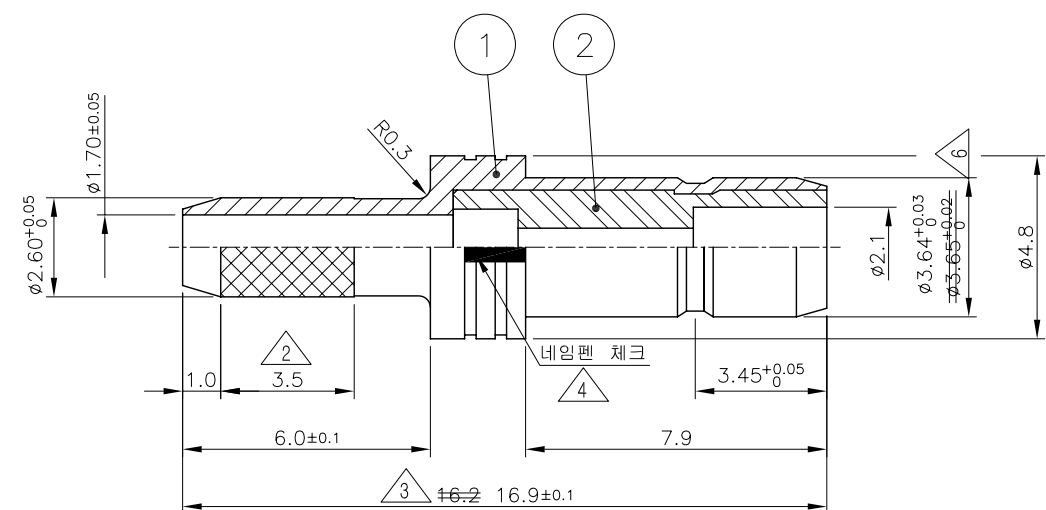
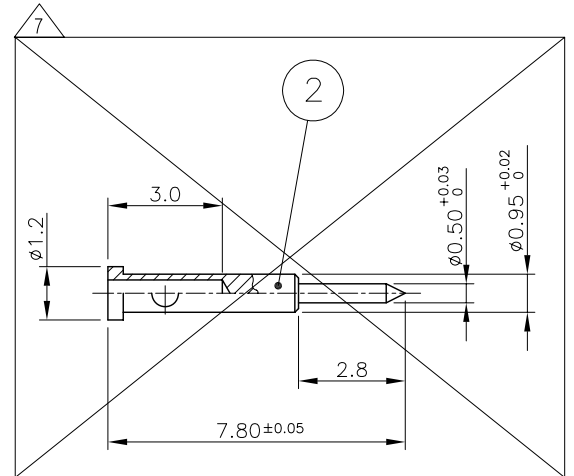


REVISION				
REV	DESCRIPTION	DRAWN	APPR	DATE
IR	Initial Registration	E.H.KIM	C.L.CHOI	2004.12.11.
1	[설변No.연구2005-001]MATING 부분 변경 및 도금 두께 변경	E.H.KIM	C.L.CHOI	2005.01.12.
2	[설변No.연구2005-211]업체요구(널링부위 간격표준화,라운드 추가)	E.H.KIM	S.J.YOUN	2005.09.05.
3	[설변No.연구2005-246]신뢰성향상(쇼트방지 BODY,INSULATOR 같이변경)	E.H.KIM	S.J.YOUN	2005.10.17.
4	[설변No.200903-0029]업체요청(BODY 외부 내임펜 마킹)	D.W.KANG	S.J.YOUN	2009.03.12.
5	[설변No.200906-0002]업체요청(FERRULE 구성 삭제)	D.W.KANG	S.J.YOUN	2009.06.01.
6	[설변No.201001-0014]표준화(외경부 치수 및 공차 표준화 적용)	D.W.KANG	Y.H.CHOI	2010.01.18.
7	[설변No.201311-0004]업체요청(CONTACT 구성 삭제)	E.H.KIM	H.C.KIM	2013.11.14.



주 기

- 상대물과 삽입력과 이탈력
 - 삽입력 : 2~4kgf
 - 이탈력 : 5~8kgf
- 상대물 MALE외경 $\varnothing 3.65 \sim 3.67$ 이며 MAX쪽으로 관리하도록 되어있음.
- 도금 사양

내장용(실내)

 - Nickel Plate : $5\mu\text{m}$ 이상 (BODY,JACK,COVER)
 - Gold Plate : $0.4\mu\text{m}$ 이상 (CONTACT)

2	INSULATOR	1	PTFE		DIN00311-N/2 (H3138)
3	FERRULE	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate (2~3 μm)	DFE00034-5/1 (F3010)
2	CONTACT	1	MBsBD C3604BD-F	Gold Plate (0.4 μm 이상)	DCT00386-5/1 (F3096)
1	BODY	1	MBsBD C3604BD-F	Nickel Plate (5 μm 이상)	DBD00435-5/1 (D3107)
NO.	DESCRIPTION	Q'TY	MATERIAL	PLATING	CODE

TOLERANCE	Decimal ±0.1	DATE 2013. 11. 14.			 RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017
	Angle ±1°	APPROVED BY	I.C.KIM		
MATERIAL -		CHECKED BY	-		TITLE SMB50 CABLE JS RG316 SMB S/T MALE
		DRAWN BY	E.H.KIM		
FINISH -		SCALE 5/1	UNIT mm		A4
				DWG NO. CN00849-7/2	
		REVISION 7	SHEET 1 of 1		